```
F104160抄録その2.txt
              (1) a method for making a thermoplastic composition; and
             (2) a molded article comprising the composition.

USE - For painted body panels of automobiles (claimed).

ADVANTAGE - The invented thermoplastic composition exhibits reduced
       moisture absorption, improved paint adhesion, and improved
       conductivity
pp: 50 DwgNo 0/0
Derwent Class: A18: A23: A25: A95
International Patent Class (Main): C08K-003/04: C08L-051/00: C08L-071/12
International Patent Class (Additional): C08K-005/00: C08K-007/06:
C08L-053/02: C08L-067/00: C08L-077/00
 ?s pn=wo 200294936
                        1 PN=W0 200294936
 ?t4/7/all
 DIALOG(R) File 350 Derwent WPIX
 (c) 2006 The Thomson Corp. All rts. reserv.
 015079847
 WPI Acc No: 2003-140365/200313
Thermoplastic resin composition machine parts, vehicle parts etc., comprises polyamide, polyphenylene ether, and block copolymer of aromatic vinyl polymer and conjugated diene polymer blocks

Patent Assignee: ASAHI KASEI KOGYO KK (ASAH ): ASAHI KASEI KK (ASAH ): MIYOSHI T (MIYO-I): NAKAGAWA M (NAKA-I): NODA K (NODA-I)

Inventor: MIYOSHI T: NAKAGAWA M: NODA K

Number of Countries: OO3 Number of Patents: OO5
 Number of Countries: 003 Number of Patents: 005
Patent Family:
                                             Applicat No
WO 2002JP4913
WO 2002JP4913
 Patent No
                      Kind
                                 Date
                                                                                 Date
                                                                                                Week
 WO 200294936 A1 20021128
US 20040143061 A1 20040722
                                                                                              200313
                                                                              20020521
                                                                               20020521
                                                                                               200449
                                              US 2003478413
                                                                               20031121
 JP 2002592403 X
                               20040909
                                              JP
                                                   2002592403
                                                                               20020521
                                                                                              200459
                                              WO 2002JP4913
                                                                               20020521
                                                   2002592403
 JP 3697243
                            20050921
                        B2
                                              JP.
                                                                               20020521
                                                                                              200562
                                              WO
                                                   2002JP4913
                                                                              20020521
                                              WO 2002JP4913
*US 6984678 B2 $20060110
                                                                               20020521
                                                                                              200604
                                              US 2003478413
                                                                               20031121
 Priority Applications (No Type Date): JP 200230550 A 20020207: JP 2001156000 A 20010524
 Patent Details
Patent No Kind Lan Pg Main IPC
W0 200294936 A1 J 33 C08L-077/00
Designated States (National): DE
                                                           Filing Notes
                                                         JP US
 US 20040143061 A1
                                      CO8L-053/00
     2002592403 X . 3697243 B2
                                     C08L-077/00
                                                           Based on patent WO 200294936
 JP 3697243
                                19 CO8L-077/00
                                                           Based on patent WO 200294936
 US 6984678
                                     CO8K-005/00
                                                           Based on patent WO 200294936
                      B2
 Abstract (Basic): WO 200294936 A1
             NOVELTY - A thermoplastic resin composition comprises
(A) 50-90 parts by weight of polyamide:
              (B) 50-10 parts by weight of polyphenylene ether: and
       (C) 1-35 parts by weight of a block copolymer containing an aromatic vinyl polymer block, and a conjugated diene polymer block and
       /or hydrogenated product.
DETAILED DESCRIPTION - A thermoplastic resin composition comprises

    (A) 50-90 parts by weight of polyamide;
    (B) 50-10 parts by weight of polyphenylene ether; and
    (C) 1-35 parts by weight of a block copolymer containing an

       aromatic vinyl polymer block, and a conjugated diene polymer block and
      /or hydrogenated product.

The total of (A) and (B) is 100 parts by weight, and (C) contains a block copolymer of (C1) having Mn of 120,000 or less and (C2) a block copolymer of having a Mn of 120,000 or more. An INDEPENDENT CLAIM is
       also included for an injection molded product.
             USE - Used in electric and electronic parts, OA machines, machine
                  vehicle parts etc.
             ADVANTAGE - The molding obtained has good appearance, resistance to
       impact after being exposed to heat and low occurrence of foreign
       substances.
 pp: 33 DwgNo 0/0
Derwent Class: A12: A13: A23: A25: A85: A95
```

### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2002年11月28日(28.11.2002)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 02/094936 A1

(51) 国際特許分類7: 71/12, C08K 5/42, C08J 5/00

C08L 77/00,

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/04913

(22) 国際出願日:

2002年5月21日(21.05.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-156000 特願2002-30550

2001年5月24日(24.05.2001)

JP 2002年2月7日 (07.02.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化 成株式会社 (ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒530-8205 大阪府 大阪市 北区堂島浜一丁目 2番6号 Osaka (JP).

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中川 松善 (NAK-AGAWA, Matsuyoshi) [JP/JP]; 〒299-0261 千葉県 袖ヶ 浦市 福王台3-10-1 旭化成社宅2-32 Chiba (JP). 三好 貴 章 (MIYOSHI,Takaaki) [JP/JP]; 〒299-1147 千葉県 君 津市 人見1711-2 Chiba (JP). 野田 和弥 (NODA, Kazuya) [JP/JP]; 〒253-0027 神奈川県 茅ヶ崎市 ひばりが丘4-10 コスモ茅ヶ崎サザンヒル605 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒 100-0004 東京都 千代田区 大手町2丁目2番1号新 大手町ビル331 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): DE, JP, US.

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLES

(54) 発明の名称: 熱可塑性樹脂組成物及び成形体

(57) Abstract: A thermoplastic resin composition which gives a molded piece having good surface appearance even when extruded at a high extrusion rate, keeps impact resistance even after heat exposure, and is little contaminated during the production. Namely, a composition comprising a polyamide, a polyphenylene ether and a block copolymer, wherein the block copolymer is a mixture of a block copolymer having a number-average molecular weight of less than 120,000 and a block copolymer having a number-average molecular weight of 120,000 or above.

(57) 要約:

本発明は、(1) 高い吐出量で押出した場合においても良好な成形片表面外観を 有し、(2) 熱暴露後も耐衝撃強度を維持し、かつ(3) 生産時の異物の発生を低下 させた熱可塑性樹脂組成物を提供する。

本発明においては、ポリアミド、ポリフェニレンエーテルおよびブロック共重 合体を含む組成物において、該ブロック重合体として、数平均分子量が120, 000未満ブロック共重合体と数平均分子量が120,000以上のブロック共 重合体の混合物を使用する。

1

#### 明 細 書

#### 熱可塑性樹脂組成物及び成形体

### 5 技術分野

本発明は、(1) 高い吐出量で押出した場合においても良好な成形片表面外観を 有し、(2) 熱暴露(アニール)後もアイゾッド衝撃強度を維持し、かつ(3) 生産 時の異物(黒点)の発生を低下させた熱可塑性樹脂組成物に関する。

本発明の熱可塑性樹脂組成物は、電気・電子部品、OA部品、機械部品及び、 10 オートバイ・自動車の電装部品内外装部品などの幅広い分野に好適に用いること ができる。

### 背景技術

25

ポリフェニレンエーテルは機械的性質・電気的性質及び耐熱性に優れており、 15 しかも寸法安定性に優れるため幅広い用途で使用されている。しかし、ポリフェニレンエーテル単独では成形加工性に劣っている。その成形加工性を改良するためにポリアミドを配合する技術が特公昭45-997号公報で提案されている。この材料は、現在では多種多様な用途に使用されるようになっている。

ポリフェニレンエーテルとポリアミドからなるポリマーアロイへの耐衝撃性付 20 与の為に、衝撃改良材を配合する技術は、例えば特開平2-11656号公報に あるように知られている。

特開昭64-81852号公報及び特開平2-58563号公報には、ABA型トリブロック共重合体とAB型ジブロック共重合体の2種のエラストマーを配合することにより耐衝撃性を向上させる技術が開示されている。更に特開平6-240130号公報には、芳香族ビニル化合物ブロックの重量比が異なる複数のブロック共重合体を配合することにより、成形加工性・機械的特性・耐熱性を向上させる技術が開示されている。

近年、ポリアミド/ポリフェニレンエーテルアロイに対する市場の要求は、多 様化するとともに、ハイレベル化している。 例えば自動車用電装部品の一つであるリレーブロック材料は、エンジンルーム 内という高温環境下に設置されるために、長期間熱暴露された後の耐衝撃強度の 維持が強く要求されている。また、自動車の軽量化に起因するリレーブロック材 料の薄肉化という流れの中で、生産時に発生し混入する異物(黒点と呼ばれ、主 として原料の炭化物で形成される)が短絡等の問題となる恐れがあり、この低減 が強く要求されている。

また、ここ数年で、押出機がめざましい性能向上 (メガコンパウンダー化) を 遂げ、押出時の吐出量を飛躍的に向上させることができるようになっている。

ところが、ポリアミド/ポリフェニレンエーテルアロイは化学反応を伴うポリ の マーアロイであるため、吐出量の増加により相溶性が変化し、成形後の表面外観 が急激に悪化する。したがってポリアミド/ポリフェニレンエーテルアロイの押 出においては吐出量を充分に上げることができず、生産性に劣るといった問題点 が顕在化してきている。

これらの最近になり明らかになってきた課題は、上述した従来の技術では充分 15 に解決することができず、ポリアミド/ポリフェニレンエーテルアロイの各分野 への汎用性に劣るといった問題点が指摘されていた。

本発明は、ポリアミド/ポリフェニレンエーテルアロイの抱えるこれら問題点 (高い吐出量で押出した場合における成形片の表面外観の悪化・熱暴露後の耐衝 撃強度の低下・生産時の異物の発生)を同時に解決しようとするものである。

20

#### 発明の開示

本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、分子量の異なる複数のブロック共重合体を併用することにより、(1) 高い吐出量で押出した場合においても良好な成形片表面外観を有し、(2) 熱暴露後も耐衝撃強度を維持し、

25 (3) 生産時の異物の発生を低下させた熱可塑性樹脂組成物が得られることを見い だした。

#### すなわち本発明は、

- (A) ポリアミド50~90重量部、
- (B) ポリフェニレンエーテル50~10重量部、及び

- (C) 芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個と、共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個を含むブロック共重合体及び/又はその水素添加されたブロック共重合体1~35重量部、ここで該重量部は該(A)と該(B)の合計100重量部に対するものである、
- 5 を含む熱可塑性樹脂組成物において、
  - 該(C)成分が(C1)数平均分子量120,000未満のブロック共重合体と、(C2)数平均分子量120,000以上のブロック共重合体との混合物である、熱可塑性樹脂組成物に関する。

### 10 発明を実施するための最良の形態

次に本発明で使用することのできる各成分について詳しく述べる。

本発明で使用することのできる(A)成分のポリアミドには、主鎖中にアミド結合 {-NH-C(=O)-}を有する重合体であれば、いずれも包含される。

一般にポリアミドは、ラクタム類の開環重合、ジアミンとジカルボン酸の重縮 15 合、アミノカルボン酸の重縮合などによって得られるが、これらに限定されるも のではない。

上記ジアミンとしては大別して脂肪族、脂環式および芳香族ジアミンが挙げられ、具体例としては、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ウンデカメチレンジアミン、ドデカメチレンジアミン、

- 20 2, 2, 4ートリメチルヘキサメチレンジアミン、2, 4, 4ートリメチルヘキ サメチレンジアミン、5ーメチルナノメチレンジアミン、1, 3ービスアミノメ チルシクロヘキサン、1, 4ービスアミノメチルシクロヘキサン、mーフェニレ ンジアミン、pーフェニレンジアミン、mーキシリレンジアミン、pーキシリレ ンジアミンが挙げられる。
- 25 ジカルボン酸としては、大別して脂肪族、脂環式および芳香族ジカルボン酸が 挙げられ、具体例としては、アジピン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン 酸、ドデカン二酸、1,1,3ートリデカン二酸、1,3ーシクロヘキサンジカ ルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ダイマー酸 などが挙げられる。

ラクタム類としては、具体的には  $\epsilon$  カプロラクタム、エナントラクタム、ω ラロラクタムなどが挙げられる。

また、アミノカルボン酸としては、具体的には ε アミノカプロン酸、 7 ーアミノへプタン酸、 8 ーアミノオクタン酸、 9 ーアミノナノン酸、 1 1 ーアミノウン デカン酸、 1 2 ーアミノドデカン酸、 1 3 ーアミノトリデカン酸などが挙げられる。

本発明においては、これらラクタム類、ジアミン、ジカルボン酸、ωアミノカルボン酸として、単独あるいは二種以上の混合物を用いて重縮合を行って得られる共重合ポリアミド類はいずれも使用することができる。

10 また、これらラクタム類、ジアミン、ジカルボン酸、ωアミノカルボン酸を重合反応機内で低分子量のオリゴマーの段階まで重合し、押出機等で高分子量化したものも好適に使用することができる。

特に本発明で有用に用いることのできる(A)ポリアミド樹脂としては、ポリアミド6、ポリアミド6,6、ポリアミド4,6、ポリアミド11,ポリアミド15 12,ポリアミド6,10、ポリアミド6,12、ポリアミド6/6,6、ポリアミド6/6,12、ポリアミド6,6,1、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T、ポリアミド6/6, T/6, I、ポリアミド6/6, T/6, I、ポリアミド6/12/6, T、20 ポリアミド6,6/12/6,T、ポリアミド6/12/6,T、ポリアミド6,6/12/6,T、ポリアミド6/12/6,T、ポリアミド6,6/12/6,Iなどが挙げられ、複数のポリアミドを押出機等で共重合化したポリアミド類も使用することができる。好ましいポリアミドは、ポリアミド6、ポリアミド6,6、ポリアミド6/6,6及び、それらの混合物であり、最も好ましくはポリアミド6,6である。

25 本発明で使用される(A)ポリアミド樹脂の好ましい数平均分子量は5,000~100,000であり、より好ましくは10,000~30,000である。本発明における(A)ポリアミド樹脂はこれらに限定されるものではなく、分子量の異なる複数のポリアミド樹脂の混合物であっても良い。例えば数平均分子量10,000以下の低分子量ポリアミドと、30,000以上の高分子量ポリ

15

アミドの混合物、数平均分子量10,000以下の低分子量ポリアミドと、15,000程度の一般的なポリアミドの混合物等である。

ポリアミドの末端基は、官能化ポリフェニレンエーテルとの反応に関与する。 ポリアミド樹脂は末端基として一般にアミノ基、カルボキシル基を有しているが、 一般的にカルボキシル基濃度が高くなると、耐衝撃性が低下し、流動性が向上し、 逆にアミノ基濃度が高くなると耐衝撃性が向上し、流動性が低下する。

本願における、これらの末端基の好ましい比はアミノ基/カルボキシル基濃度 比で、 $9/1\sim1/9$ であり、より好ましくは $8/2\sim1/9$ 、更に好ましくは  $6/4\sim1/9$ である。

10 また、末端のアミノ基の濃度としては少なくとも10ミリ当量/kgであることが好ましい。更に好ましくは30ミリ当量/kg以上である。

これらポリアミド樹脂の末端基の調整方法は、当業者には明らかであるような公知の方法を用いることができる。例えばポリアミド樹脂の重合時に所定の末端 濃度となるようにジアミン化合物、モノアミン化合物、ジカルボン酸化合物、モノカルボン酸化合物などから選ばれる1種以上の化合物を添加する方法が挙げられる。

また、本発明においては、ポリアミド樹脂の耐熱安定性を向上させる目的で公 知となっている特開平1-163262号公報に記載されているような金属系安 定剤も、問題なく使用することができる。

20 これら金属系安定剤の中で特に好ましいものとしては、CuI、CuCl<sub>2</sub>、 酢酸銅、ステアリン酸セリウム等が挙げられる。また、ヨウ化カリウム、臭化カ リウム等に代表されるアルキル金属のハロゲン化塩も好適に使用することができ る。これらは、もちろん併用添加しても構わない。

金属系安定剤および、又はアルキル金属のハロゲン化塩の好ましい配合量は、 5 合計量としてポリアミド樹脂の100重量部に対して、0.001~1重量部で ある。

また、本発明においては、上述した金属系安定剤の他に、公知の有機安定剤も 問題なく使用することができる。有機安定剤の例としては、イルガノックス10 98等に代表されるヒンダードフェノール系酸化防止剤、イルガフォス168等 に代表されるリン系加工熱安定剤、HP-136に代表されるラクトン系加工熱安定剤、イオウ系耐熱安定剤、ヒンダードアミン系光安定剤等が挙げられる。

これら有機安定剤の中でもヒンダードフェノール系酸化防止剤、リン系加工熱 安定剤、もしくはその併用がより好ましい。

5 これら有機安定剤の好ましい配合量は、ポリアミド樹脂の100重量部に対して、0.001~1重量部である。

さらに、上記の他にポリアミドに添加することが可能な公知の添加剤等もポリアミド100重量部に対して10重量部未満の量で添加してもかまわない。

本発明で使用できる(B) ポリフェニレンエーテルとは、下記式の構造単位か 10 らなる、ホモ重合体及び/または共重合体である。

15

〔式中、Oは酸素原子、Rは、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、第一級もしくは第二級の低級アルキル、フェニル、ハロアルキル、アミノアルキル、炭化水素オキシ、又はハロ炭化水素オキシ(但し、少なくとも2個の炭素原子がハロゲン原子と酸素原子を隔てている)を表わす。〕

20 本発明の(B)ポリフェニレンエーテルの具体的な例としては、例えば、ポリ (2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテル)、ポリ (2-メチル-6-エチル-1,4-フェニレンエーテル)、ポリ (2-メチル-6-フェニル-1,4-フェニレンエーテル)、ポリ (2,6-ジクロロー1,4-フェニレンエーテル)等が挙げられ、さらに2,6-ジメチルフェノールと他のフェノール類との共重合体(例えば、特公昭52-17880号公報に記載されてあるような2,6-ジメチルフェノールと2,3,6-トリメチルフェノールとの共重合体や2,6-ジメチルフェノールと2-メチルー6-ブチルフェノールとの共重合体)のごときポリフェニレンエーテル共軍合体も挙げられる。

これらの中でも特に好ましいポリフェニレンエーテルとしては、ポリ(2.6

-ジメチル-1, 4-フェニレンエーテル)、2, 6-ジメチルフェノールと2, 3, 6-トリメチルフェノールとの共重合体、またはこれらの混合物である。

本発明で用いる(B) ポリフェニレンエーテルの製造方法は公知の方法であれば特に限定されるものではなく、例えば、米国特許第3306874号明細書、

5 同第3306875号明細書、同第3257357号明細書及び同第32573 58号明細書、特開昭50-51197号公報、特公昭52-17880号公報 及び同63-152628号公報等に記載された製造方法等が挙げられる。

本発明で使用することのできる(B)ポリフェニレンエーテルの還元粘度

(η<sub>sp/c</sub>: 0.5g/dl、クロロホルム溶液、30℃測定)は、0.15
 10 ~0.70dl/gの範囲であることが好ましく、さらに好ましくは0.20~
 0.60dl/gの範囲、より好ましくは0.40~0.55dl/gの範囲である。

本発明においては、2種以上の還元粘度の異なるポリフェニレンエーテルの混合物も、何ら問題なく使用することができる。混合物として、例えば、還元粘度 0.45 d 1 / g以下のポリフェニレンエーテルと還元粘度 0.5 0 d 1 / g以上のポリフェニレンエーテルの混合物、還元粘度 0.4 0 d 1 / g以下の低分子量ポリフェニレンエーテルと還元粘度 0.5 0 d 1 / g以上のポリフェニレンエーテルの混合物等が挙げられるが、これらに限定されることはない。

また、本発明に使用できる(B)ポリフェニレンエーテルは、重合溶媒に起因 する有機溶剤が、ポリフェニレンエーテル100重量部に対して5重量%未満の量で残存していても構わない。これら重合溶媒に起因する有機溶剤を重合後の乾燥工程で完全に除去することは困難であるので、通常数百ppmから数%の範囲で重合体中に残存しているものである。ここでいう重合溶媒に起因する有機溶媒としては、トルエン、キシレンの各異性体、エチルベンゼン、炭素数1~5アルコール類、クロロホルム、ジクロルメタン、クロルベンゼン、ジクロルベンゼン等の1種以上が挙げられる。

また、本発明で使用できる(B)ポリフェニレンエーテルは、全部又は一部が 変性されたポリフェニレンエーテルであっても構わない。

ここでいう変性されたポリフェニレンエーテルとは、分子構造内に少なくとも

1個の炭素-炭素二重結合または、三重結合及び少なくとも1個のカルボン酸基、酸無水物基、アミノ基、水酸基、又はグリシジル基を有する、少なくとも1種の変性化合物で変性されたポリフェニレンエーテルを指す。

該変性されたポリフェニレンエーテルの製法としては、(1) ラジカル開始剤 の存在下又は非存在下で100℃以上であるがポリフェニレンエーテルのガラス 転移温度未満の範囲の温度でポリフェニレンエーテルを溶融させることなく変性 化合物と反応させる方法、(2) ラジカル開始剤の存在下又は非存在下でポリフェニレンエーテルのガラス転移温度以上360℃以下の範囲の温度でポリフェニレンエーテルを変性化合物と溶融混練し反応させる方法、(3) ラジカル開始剤 の存在下又は非存在下でポリフェニレンエーテルのガラス転移温度未満の温度で、ポリフェニレンエーテルと変性化合物を溶液中で反応させる方法等が挙げられる。これらいずれの方法でも構わないが、(1) 及び、(2) の方法が好ましい。

次に分子構造内に少なくとも1個の炭素-炭素二重結合または、三重結合及び 少なくとも1個のカルボン酸基、酸無水物基、アミノ基、水酸基、又はグリシジ ル基を有する少なくとも1種の変性化合物について具体的に説明する。

分子内に炭素 – 炭素 二重結合とカルボン酸基、酸無水物基を同時に有する変性 化合物としては、マレイン酸、フマル酸、クロロマレイン酸、シスー4ーシクロ ヘキセンー1, 2 – ジカルボン酸及びこれらの酸無水物などが挙げられる。特に フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸が良好で、フマル酸、無水マレイン酸が 特に好ましい。

また、これら不飽和ジカルボン酸のカルボキシル基の、1個または2個のカルボキシル基がエステルになっているものも使用可能である。

分子内に炭素 - 炭素 二重結合とグリシジル基を同時に有する変性化合物としては、アリルグリシジルエーテル、グリシジルアクリレート、グリシジルメタアクリレート、エポキシ化天然油脂等が挙げられる。

これらの中でグリシジルアクリレート、グリシジルメタアクリレートが特に好ましい。

分子内に炭素-炭素二重結合と水酸基を同時に有する変性化合物としては、ア リルアルコール、4-ペンテン-1-オール、1,4-ペンタジエン-3-オー ルなどの一般式 $C_nH_{2n-3}OH$ (nは正の整数)の不飽和アルコール、一般式  $C_nH_{2n-5}OH$ 、 $C_nH_{2n-7}OH$ (nは正の整数)等の不飽和アルコール等 が挙げられる。

上述した変性化合物は、それぞれ単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わ 5 せて用いてもよい。

変性されたポリフェニレンエーテルを製造する際の変性化合物の添加量は、ポリフェニレンエーテル100重量部に対して0.1~10重量部が好ましく、更に好ましくは0.3~5重量部である。

ラジカル開始剤を用いて変性されたポリフェニレンエーテルを製造する際の好 10 ましいラジカル開始剤の量は、ポリフェニレンエーテル100重量部に対して0. 001~1重量部である。

また、変性されたポリフェニレンエーテル中の変性化合物の付加率は、0.01~5重量%が好ましい。より好ましくは0.1~3重量%である。

該変性されたポリフェニレンエーテル中には、未反応の変性化合物及び/また 15 は、変性化合物の重合体が残存していても構わない。

また、変性されたポリフェニレンエーテル中に残存する変性化合物及び/または、変性化合物の重合体の量を減少させるために、該変性されたポリフェニレンエーテルを製造する際に、必要に応じてアミド結合及び/またはアミノ基を有する化合物を添加しても構わない。

20 ここでいうアミド結合を有する化合物とは、分子構造中にアミド結合 {-NH -C (=O) -} 構造を有する化合物である。アミノ基を有する化合物とは末端に {-NH2} 構造を有する化合物である。これら化合物の具体例としては、オクチルアミン、ノニルアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族アミン類、アニリン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、m-キシリレンジアミン、p-キシリレンジアミン等の芳香族アミン類、上記アミン類とカルボン酸、ジカルボン酸等との反応物、ε-カプロラクタム等のラクタム類及び、ポリアミド樹脂等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

これらアミド結合またはアミノ基を有する化合物を添加する際の好ましい添加

10

量は、ポリフェニレンエーテル100重量部に対し0.001重量部以上、5重量部未満である。好ましくは0.01重量部以上、1重量部未満、より好ましくは0.01重量部以上、0.1重量部未満である。

また、本発明では、スチレン系熱可塑性樹脂を(A)ポリアミドと(B)ポリ 5 フェニレンエーテルの合計100重量部に対し、50重量部未満の量であれば配 合しても構わない。

本発明でいうスチレン系熱可塑性樹脂とは、ホモポリスチレン、ゴム変性ポリスチレン(HIPS)、スチレンーアクリロニトリル共重合体(AS樹脂)、スチレンーゴム質重合体ーアクリロニトリル共重合体(ABS樹脂)等が挙げられる。

また、ポリフェニレンエーテルの安定化の為に公知となっている各種安定剤も 好適に使用することができる。安定剤の例としては、酸化亜鉛、硫化亜鉛等の金 属系安定剤、ヒンダードフェノール系安定剤、リン系安定剤、ヒンダードアミン 系安定剤等の有機安定剤が挙げられる。これら安定剤の好ましい配合量は、ポリ フェニレンエーテル100重量部に対して5重量部未満である。

更に、ポリフェニレンエーテルに添加することが可能な公知の添加剤等もポリフェニレンエーテル100重量部に対して10重量部未満の量で添加しても構わない。

次に、本発明で使用することのできる(C)ブロック共重合体について具体的20 に説明する。

本発明で使用することのできる(C)ブロック共重合体とは、芳香族ビニル化 合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個と共役ジエン化合物を主体とす る重合体ブロック少なくとも1個を含むブロック共重合体である。

芳香族ビニル化合物の具体例としてはスチレン、αメチルスチレン、ビニルト 25 ルエン等が挙げられる。これらから選ばれた1種以上の化合物を用いることができるが、中でもスチレンが特に好ましい。

共役ジエン化合物の具体例としては、ブタジエン、イソプレン、ピペリレン、 1,3-ペンタジエン等が挙げられる。これらから選ばれた1種以上の化合物を 用いることができるが、中でもブタジエン、イソプレンおよびこれらの組み合わ せが好ましい。

ブロック共重合体の共役ジエン化合物としてブタジエンを使用する場合は、ポリブタジエンブロック部分が5~80%の1,2ービニル含量もしくは1,2ービニル含量と3,4ービニル含量との合計量を有していることが好ましい。また、当該含量若しくは合計量が10~50%であることがさらに好ましく、15~40%であることが最も好ましい。

本発明におけるブロック共重合体として、芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロック(a)と共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロック(b)が a - b型、a - b - a型、a - b - a - b型の中から選ばれる結合形式を有するブロック共重合体が好ましい。

これらの中でもa-b-a型、a-b-a-b型がより好ましく、更にはa-b-a型が最も好ましい。これらは異なる結合形式を有するブロック共重合体の混合物であっても構わない。

また、本発明で使用することのできる芳香族ビニル化合物と共役ジエン化合物 15 のブロック共重合体は、水素添加されたブロック共重合体であることがより好ま しい。水素添加されたブロック共重合体とは、上述の芳香族ビニル化合物と共役 ジエン化合物のブロック共重合体を水素添加処理することにより、共役ジエン化 合物を主体とする重合体ブロックの脂肪族二重結合を 0 を越えて 1 0 0 %の範囲 で水素化したものをいう。該水素添加されたブロック共重合体の好ましい水素添 20 加率は 5 0 %以上であり、より好ましくは 8 0 %以上、最も好ましくは 9 8 %以上である。

これらブロック共重合体は水素添加されていないブロック共重合体と水素添加 されたプロック共重合体の混合物であってもよい。

本発明において、(C)成分のブロック共重合体は低分子量ブロック共重合体 25 と高分子量ブロック共重合体の混合物である事が重要である。具体的には、(C 1)数平均分子量120,000未満の低分子量ブロック共重合体と、(C2)数平均分子量120,000以上の高分子量ブロック共重合体との混合物である。数平均分子量120,000以上のブロック共重合体のみを使用した場合は、(1)高い吐

出量で押出した場合の成形片の良好な表面外観、(2) 熱暴露後の耐衝撃強度の維持、(3) 生産時の異物の発生の低下といった本発明の効果が発現しない。

本発明でいう数平均分子量とは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー測定装置 [GPC SYSTEM21:昭和電工(株)製]を用いて、紫外分光検出器 [UV-41:昭和電工(株)製]で測定し[溶媒:クロロホルム、温度:40℃、カラム:サンプル側(K-G, K-800RL, K-800R)、リファレンス側(K-805L×2本)、流量10m1/分、測定波長:254nm, 圧力15~17kg/cm²]、標準ポリスチレンで換算した数平均分子量を指す。数平均分子量測定時、重合時の触媒失活による低分子量成分が検出されることがあるが、その場合は分子量計算に低分子量成分は含めない。通常、計算された正しい分子量分布(重量平均分子量/数平均分子量)は1.0~1.1の範囲内である。

これら(C 1)成分と(C 2)成分の重量比は、(C 1)/(C 2) = 95/ $5\sim5/95$ である。好ましくは(C 1)/(C 2) =  $90/10\sim10/90$ である。

また、本発明においては、(C1)成分として、芳香族ビニル化合物を主体とする一つの重合体ブロックの数平均分子量が20,000以上であるブロック共重合体を使用することで、さらに異物の発生が大幅に低下されるという効果を得ることができる。

20 芳香族ビニル化合物を主体とする一つの重合体ブロックの数平均分子量は、上述したブロック共重合体の数平均分子量を用いて、下式により求めることができる。

$$Mn_{(a)} = \{Mn \times a / (a+b)\} / N$$

[上式中において、Mn (a) は芳香族ビニル化合物を主体とする一つの重合体 プロックの数平均分子量、Mnはブロック共重合体の数平均分子量、aはブロック共重合体中のすべての芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックの重量 %、bはブロック共重合体中のすべての共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロックの重量%、そしてNはブロック共重合体中の芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックの数を表す。]

また、本発明において、(C1)成分中の芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックの含有量の好ましい範囲は、55重量%以上90重量%未満である。(C1)成分として、上記範囲内のブロック共重合体を用いることにより、高い吐出量で押出した場合においても良好な成形片表面外観が得られるという効果を、更に高めることができる。本発明ではそのようなブロック共重合体がより好適に用いられる。

更に、本発明において、(C1)成分として、(C1-a)芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを55重量%以上90重量%未満の量で含有するブロック共重合体と、(C1-b)芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを20重量%以上55重量%未満の量で含有するブロック共重合体との混合物を使用する事により、高い吐出量で押出した場合においても良好な成形片表面外観が得られるという効果の更なる向上を得ることができる。

この際の(C1)成分中の(C1-a)芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを55重量%以上90重量%未満の量で含有するブロック共重合体と、15 (C1-b)芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを20重量%以上55重量%未満の量で含有するブロック共重合体の重量比は、(C1-a)/(C1-b)=5/95~95/5の範囲内であり、より好ましくは(C1-a)/(C1-b)=30/70~90/10の範囲内である。

本発明において、(C2)成分の数平均分子量は120,000以上であるこ 20 とが重要である。より好ましい(C2)成分の数平均分子量は170,000以 上300,000未満である。

また、(C2)成分中の芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックの含有量に関しては特に制限はないが、好ましくは20重量%以上55重量%未満の量である。

25 これら芳香族ビニル化合物ー共役ジエン化合物のブロック共重合体として、本 発明の趣旨に反しない限り、結合形式の異なるもの、芳香族ビニル化合物種の異 なるもの、共役ジエン化合物種の異なるもの、1,2-結合ビニル含有量もしく は1,2-結合ビニル含有量と3,4-結合ビニル含有量の異なるもの、芳香族 ビニル化合物成分含有量の異なるもの、水素添加率の異なるもの等混合したもの

20

を用いても構わない。

また、本発明で使用するブロック共重合体は、全部又は一部が変性されたブロック共重合体であっても構わない。

ここでいう変性されたブロック共重合体とは、分子構造内に少なくとも1個の 5 炭素-炭素二重結合または、三重結合及び少なくとも1個のカルボン酸基、酸無 水物基、アミノ基、水酸基、又はグリシジル基を有する、少なくとも1種の変性 化合物で変性されたブロック共重合体を指す。

該変性されたブロック共重合体の製法としては、(1) ラジカル開始剤の存在下又は非存在下でブロック共重合体の軟化点温度以上250℃以下の範囲の温度でブロック共重合体と変性化合物とを溶融混練し反応させる方法、(2) ラジカル開始剤の存在下又は非存在下でブロック共重合体の軟化点以下の温度で、ブロック共重合体と変性化合物を溶液中で反応させる方法、(3) ラジカル開始剤の存在下又は非存在下でブロック共重合体の軟化点以下の温度で、ブロック共重合体と変性化合物を溶融させることなく反応させる方法等が挙げられる。これらいずれの方法でも構わないが、(1) の方法が好ましく、更には(1) の中でもラジカル開始剤存在下で行う方法が最も好ましい。

ここでいう分子構造内に少なくとも1個の炭素-炭素二重結合または、三重結合及び少なくとも1個のカルボン酸基、酸無水物基、アミノ基、水酸基、又はグリシジル基を有する少なくとも1種の変性化合物として、変性されたポリフェニレンエーテルに関し既述した変性化合物を使用することができる。

また、本発明のブロック共重合体中には、パラフィンを主成分とするオイルを あらかじめ混合しても構わない。パラフィンを主成分とするオイルをあらかじめ 混合する事により、樹脂組成物の加工性を向上させることができる。

この際のパラフィンを主成分とするオイルの好ましい量はブロック共重合体1 25 00重量部に対して、1~70重量部である。

ここでいうパラフィンを主成分とするオイルとは、芳香環含有化合物、ナフテン環含有化合物及び、パラフィン系化合物の三者が組み合わさった重量平均分子量500~1000の範囲の炭化水素系化合物の混合物であり、パラフィン系化合物の含有量が50重量%以上のものである。

より好ましいパラフィンを主成分とするオイルは、パラフィン系化合物50~90重量%、ナフテン環含有化合物10~40重量%、及び芳香環含有化合物5 重量%以下を含有する。

これら、パラフィンを主成分とするオイルは市販されており、例えば出光興産 (株) 製のPW380等が挙げられる。

また、本発明では、組成物の製造の際に相溶化剤を添加しても構わない。相溶 化剤を使用する主な目的は、ポリアミドーポリフェニレンエーテル混合物の物理 的性質を改良することである。本発明で使用できる相溶化剤とは、ポリフェニレ ンエーテル、ポリアミドまたはこれら両者と相互作用する多官能性の化合物を指 す。この相互作用は化学的(たとえばグラフト化)であっても、または物理的 (たとえば分散相の表面特性の変化)であってもよい。

いずれにしても得られるポリアミドーポリフェニレンエーテル混合物は改良された相溶性を示す。

本発明において使用することのできる相溶化剤の例としては、特開平8-88 15 69号公報及び特開平9-124926号公報等に詳細に記載されており、これ ら公知の相溶化剤はすべて使用可能であり、併用使用も可能である。

, これら、種々の相溶化剤の中でも、特に好適な相溶化剤の例としては、マレイ ン酸、無水マレイン酸、クエン酸が挙げられる。

本発明における相溶化剤の好ましい添加量は、ポリアミドとポリフェニレンエ 20 ーテルの混合物100重量部に対して0.01~20重量部であり、より好まし くは0.1~10重量部である。

更に、本発明において、(D)成分として界面活性剤を配合することにより、 樹脂組成物の熱暴露後のアイゾッド衝撃強度保持率をより高め、生産時の異物の 発生を更に抑制することができる。

25 本発明で使用することのできる界面活性剤としては、ノニオン性・カチオン性・アニオン性・両イオン性等の界面活性剤が含まれる。これらの界面活性剤としては、例えば「13901の化学商品」(化学工業日報社、2001年1月23日発行)P. 1250~1279に記載されている公知の界面活性剤が挙げられる。

ノニオン性界面活性剤とは、水溶液中でイオンに解離する基を有しない界面活性剤であり一価のアルコール、フェノール、チオール、飽和カルボン酸、アルキルアミドまたは、それらの反応誘導体とエチレンオキシドとの縮合物である。その縮合物の代表例としてはポリ(オキシエチレン)p-t-オクチルフェニルーエーテル、ポリ(オキシエチレン)アルキルフェニルーエーテル、ポリ(オキシエチレン)-sec-アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)-sec-アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)アルカンアミド、飽和カルボン酸のポリ(オキシエチレン)エステル等が挙げられる。

10 カチオン系界面活性剤とは、水溶液中でイオンに解離してカチオンとなる部分が界面活性を示すもので、例えば脂肪族アミン塩及びその四級アンモニウム塩、芳香族四級アンモニウム塩、複素環四級アンモニウム塩等である。その代表例としては、モノアルキルアミン塩、ジアルキルアミン塩、トリアルキルアミン塩、脂肪族四級アンモニウム塩、ハロゲン化ベンゼトニウム、ピリジウム塩、イミダ15 ゾリニウム塩等が挙げられる。

アニオン系界面活性剤としては、水溶液中でイオンに解離してアニオン部分が 界面活性を示すもので、カルボン酸塩、スルホン酸塩、硫酸エステル塩、リン酸 エステル塩等が挙げられる。その具体例としては、脂肪族石けん、Nーアシルア ミノ酸及びその塩、アルキルエーテルカルボン酸塩、アシル化ペプチド、アルキ 20 ルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン 酸塩、ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン重縮合物、ジアルキルスルホコハク酸 エステル塩、アルキルスルホ酢酸塩、αーオレフィンスルホン酸塩、Nーアシル スルホン酸塩、硫酸化油、アルキル硫酸塩、二級アルキル硫酸塩、第一高級アル コールエトキシサルフェート、第二高級アルコールエトキシサルフェート、ポリ 25 オキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、モノ脂肪酸グリセリル硫酸塩、 脂肪族アルキロールアマイドの硫酸エステル塩、アルキルエーテルリン酸エステ ル塩、アルキルリン酸エステル塩等が挙げられる。

両イオン界面活性剤とは、分子構造においてカチオン性官能基とアニオン性官 能基を1個以上同時に有するものである。その代表例としては、アルキルジメチ ルベタイン、スルホベタイン類、アミノカルボン酸塩、イミダゾリニウムベタイン、レシチン等が挙げられる。

これらの界面活性剤の中で、最も好適に使用できるものは、アニオン性界面活性剤である。アニオン性界面活性剤の中でもスルホン酸塩類が好ましく、アルキルスルホン酸塩がより好ましく、更には第2級アルキルスルホン酸ナトリウム塩が最も好ましい。

これらの界面活性剤はもちろん、単独で用いても、2種以上を併用しても構わない。

本発明において、(D)界面活性剤の量比は、(A)~(C)成分の合計10 0 0重量部に対して、好ましくは10重量部未満の量であり、より好ましくは5重 量部未満であり、更に好ましくは3重量部未満である。界面活性剤の量が10重 量部以上になると、組成物の耐熱性が大きく低下する。

本発明では、上記した成分のほかに、本成分の効果を損なわない範囲で必要に応じて付加的成分を添加しても構わない。

付加的成分の例としては、ポリエステル、ポリオレフィン等の他の熱可塑性樹脂、無機充填材(タルク、カオリン、ゾノトライト、ワラストナイト、酸化チタン、チタン酸カリウム、炭素繊維、ガラス繊維など、)、無機充填材と樹脂との親和性を高める為の公知のシランカップリング剤、難燃剤(ハロゲン化された樹脂、シリコーン系難燃剤、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、有機燐酸エステル化合物、ポリ燐酸アンモニウム、赤燐など)、滴下防止効果を示すフッ素系ポリマー、可塑剤(オイル、低分子量ポリオレフィン、ポリエチレングリコール、脂肪酸エステル類等)及び、三酸化アンチモン等の難燃助剤、カーボンブラック等の着色剤、カーボンファイバー、導電性カーボンブラック及びカーボンフィブリル等の導電性付与材、帯電防止剤、各種過酸化物、酸化防止剤、紫外線の収剤、光安定剤等である。

これらの成分の具体的な添加量は、(A)~(C)成分の合計量100重量部に対して、合計で100重量部を越えない範囲である。

本発明の組成物を得るための具体的な加工機械としては、例えば、単軸押出機、 二軸押出機、ロール、ニーダー、ブラベンダープラストグラフ、バンバリーミキ サー等が挙げられるが、中でも二軸押出機が好ましく、特に、上流側供給口と1 カ所以上の下流側供給口を備えた二軸押出機が最も好ましい。

この際の溶融混練温度は特に限定されるものではないが、混練状態等を考慮して通常240~360℃の中から好適な組成物が得られる条件を任意に選ぶことができる。

本発明の具体的な製造方法は、上流側供給口と1カ所以上の下流側供給口を備えた二軸押出機を用い、(1)上流側供給口よりブロック共重合体、及びポリフェニレンエーテルを供給し溶融混練した後、下流側供給口よりポリアミドを供給し溶融混練する方法、(2)上流側供給口よりブロック共重合体の一部、及びポリフェニレンエーテルを供給し溶融混練した後、下流側供給口よりポリアミド及び残りのブロック共重合体を溶融混練する方法、(3)上流側供給口よりポリフェニレンエーテルを供給し溶融混練した後、下流側供給口よりブロック共重合体及びポリアミドを供給し溶融混練した後、下流側供給口よりブロック共重合体及びポリアミドを供給し溶融混練する方法等が挙げられる。上記のいずれの方法を用いても構わない。

15 このようにして得られる本発明の組成物は、従来より公知の種々の方法、例えば、射出成形により各種部品の成形体へと成形できる。

これら各種部品としては、例えばリレーブロック材料等に代表されるオートバイ・自動車の電装部品; I Cトレー材料、各種ディスクプレーヤー等のシャーシー;キャビネット等の電気・電子部品;各種コンピューターおよびその周辺機器

20 等のOA部品や機械部品;さらにはオートバイのカウルや、自動車のバンパー・フェンダー・ドアーパネル・各種モール・エンブレム・アウタードアハンドル・ドアミラーハウジング・ホイールキャップ・ルーフレール及びそのステイ材・スポイラー等に代表される外装品や;インストゥルメントパネル、コンソールボックス、トリム等に代表される内装部品;等が挙げられる。

25 以下、本発明を実施例及び比較例により、更に詳細に説明する。 (使用した原料)

成分(A)ポリアミド(以下PAと略記)

ポリアミド6,6樹脂

数平均分子量=13,700

末端アミノ基濃度=30ミリ等量/kg

末端カルボキシル基濃度=100ミリ等量/kg

微量成分として銅系熱安定剤(酢酸銅とヨウ化カリウムのコンプレックス)を 100ppm(Cu濃度として)とスリップ剤(ステアリン酸金属塩)を800 ppm、酸化防止剤としてIrganox1098(チバスペシャリティーケミカルズ製)を0.2重量%含む。

成分(B)ポリフェニレンエーテル(以下PPEと略記)

還元粘度=0.42d1/g

成分(C)ブロック共重合体

10 (C 1-1)

構造:ポリスチレンー水素添加ポリブタジエンーポリスチレン 数平均分子量=40,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=6,000 スチレン成分合計含有量=30%

1, 2-ビニル含有量=38% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C1-2)

構造:ポリスチレン-水素添加ポリブタジエンーポリスチレン 数平均分子量=71,000

- 20 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=11,400 スチレン成分合計含有量=32%
  - 1, 2-ビニル含有量=40% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C1-3)

25 構造:ポリスチレンー水素添加ポリブタジエンーポリスチレン 数平均分子量=76,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=11,000 スチレン成分合計含有量=29% 1,2-ビニル含有量=32% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C1-4)

構造:ポリスチレンー水素添加ポリブタジエンーポリスチレン 数平均分子量=77,000

- 5 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=25,800 スチレン成分合計含有量=67%
  - 1, 2-ビニル含有量=36% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C1-5)

- 10 構造:ポリスチレン-水素添加ポリブタジエン-ポリスチレン 数平均分子量=115,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=34,500 スチレン成分合計含有量=60% 1,2-ビニル含有量=35%
- 15 ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C1-6)

構造:ポリスチレン-水素添加ポリイソプレン-ポリスチレン 数平均分子量:80,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=8,000

20 スチレン成分合計含有量=20% 1,2-ビニル含有量=55% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C2-1)

構造:ポリスチレン-水素添加ポリブタジエン-ポリスチレン 数平均分子量=170,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=29,800 スチレン成分合計含有量=35% 1,2-ビニル含有量=38%

ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

パラフィン系オイルを35重量%含有

(C2-2)

構造:ポリスチレンー水素添加ポリブタジエンーポリスチレン 数平均分子量=246,000

- 5 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=40,600 スチレン成分合計含有量=33%
  - 1, 2-ビニル含有量=33% ポリブタジエン部の水素添加率=98%以上

(C2-3)

- 10 構造:ポリスチレンー水素添加ポリイソプレンーポリスチレン 数平均分子量=170,000 ポリスチレンブロック1個あたりの数平均分子量=25,500 スチレン成分合計含有量=30% ポリイソプレン部の水素添加率=98%以上
- 15 成分(D)界面活性剂

25

(D-1) 第二級アルカンスルホン酸ナトリウム

Hostapur SAS93 [クラリアント・ジャパン (株) 製]

(D-2) 脂肪酸メチルタウリンナトリウム

Hostapon T パウダー [クラリアント・ジャパン (株) 製]

- 20 実施例及び比較例で行った各評価試験は、以下のようにして行った。
  - (1) 熱暴露後のアイゾッド衝撃強度保持率の評価

タバイ製ギヤオーブンを用い、厚さ3.2 mm厚みの試験片を120  $\mathbb{C}$ 、50 0時間の熱暴露試験を実施。試験片を取り出し、アルミ防湿袋中で室温23  $\mathbb{C}$  の 雰囲気下で48 時間放置した。その試験片をASTM D-256 に準拠し、厚さ3.2 mm厚みのノッチ付きアイゾッド衝撃強度を測定した。熱暴露なしの組成物からのアイゾッド衝撃強度の保持率 [%]を下式により求めた。

なお、n数は5点で実施し、それらの平均で保持率を計算した。 アイゾッド衝撃強度保持率=[(アイゾッド-A)/(アイゾッド-B)]×100 [上式中、アイゾッド-Aは熱暴露後のアイゾッド衝撃強度、アイゾッド-Bは

### 熱暴露前のアイゾッド衝撃強度を示す。]

#### (2) 成形品表面外観の評価

幅50mm,長さ90mm,厚み2.5mmの平板状成形片を用いて表面外観を目視にて観察した。(幅50mm,長さ90mmの面の両面を観察し、両面の 総面積に対する光沢のある面積の比率により、以下のようにして5段階評価を実施)

なお、成形条件による影響を排除するため、すべて同じ成形条件で成形を実施した。

5点 : 成形品全体にわたって光沢があるもの

10 4点 : 成形品の約75%程度の面積に光沢があるのもの

3点 : 成形品の約50%程度の面積に光沢があるのもの

2点 : 成形品の約25%程度の面積に光沢があるのもの

1点 : 成形片にほとんど光沢の見られないもの

### (3) 異物 (黒点) 発生の評価

15 300℃に設定したコンプレッション成形機を用いて、直径300mm,厚さ2mmの円盤状にプレス成形した。得られた円盤状成形片の全体にわたって黒点の大きさと数を観察し、以下の判定基準に基づき数値化した。

径が1.0mm以上の黒点

10点/1個

径が 0.5 mm以上、1.0 mm未満の黒点 5点/1個

20 径が 0.1 mm以上、0.5 mm未満の黒点 1点/1個

径が 0. 1 mm未満の黒点

0.1点/1個

なお、コンプレッション成形の際、樹脂の金属型への密着を防止するため、0. 2mm厚みのテフロンシートを樹脂と金属型との間に挟み成形した。

実施例1~6及び比較例1~2

25 上流側に1カ所と、押出機中央部に1カ所の供給口を有する二軸押出機 [ZS K-58MC:ウェルナー&フライデラー社製 (ドイツ)]のシリンダー温度を上流側供給口(以下メインーFと略記)から押出機中央部供給口(以下サイドーFと略記)までを320℃、サイドーFからダイまでを280℃に設定した。メインーFから30重量部のPPE、相溶化剤として1重量部の無水マレイン

酸及び表1記載の割合の種々のブロック共重合体を、それぞれ均一混合したものを供給し、サイドーFより表1記載の割合の量のPAを供給し、溶融混練してペレットを得た。

なお、このときのスクリュー回転数は900回転/分とし、吐出量を360k 5 g/h、540kg/h、720kg/h、900kg/hと変化させて、各々 の条件でそれぞれペレットを得た。

得られたそれぞれの条件のペレットを用いて、異物測定用試料とした。

次に、得られたペレットを、シリンダー温度290℃、金型温度80℃に設定した射出成形機 [IS-80EPN:東芝機械(株)社製]を用いて、各種測定 10 に必要な成形片に成形した。

得られた成形片を用いて表面外観評価及びアイゾッド衝撃強度保持率測定を実施した。なお、アイゾッド衝撃強度保持率は吐出量が540kg/hの条件で得られたペレットを用いて測定した。

測定結果は表1に記した。

15 実施例7~11及び比較例3~4

メインーFより36重量部のPPE、1重量部の無水マレイン酸、表2記載の割合の種々のプロック共重合体及び酸化亜鉛0.3重量部をそれぞれ均一混合したものを供給し、サイドーFより表2記載の割合の量のPA及び1重量部の無水マレイン酸変性エチレンーオクテン共重合体 [FUSABOND MN493D:デュポン社製]を均一混合したものを供給した以外はすべて実施例1と同様に実施し、各種特性を測定した。測定結果は表2に記した。

#### 実施例12~14

メインーFより36重量部のPPE、1重量部の無水マレイン酸、表2記載の割合の種々のブロック共重合体及び酸化亜鉛0.3重量部をそれぞれ均一混合したものを供給し、サイドーFより表3記載の割合のPA及び界面活性剤と、1重量部の無水マレイン酸変性エチレンーオクテン共重合体 [FUSABOND MN493D:デュポン社製]を均一混合したものを供給した以外はすべて実施例1と同様に実施し、各種特性を測定した。測定結果は表3に記した。

# 産業上の利用可能性

本発明の組成物では、従来技術に比べ、高い吐出量で押出した場合においても 良好な成形片表面外観が得られ、熱暴露前後のアイゾッド衝撃強度保持率が大幅 に改良され、更に、生産時の異物(黒点)量も大幅に低減されている。

5 したがって本発明の組成物は自動車等の電装部品、シャーシー、電気・電子部品、OA部品や機械部品、外装品、内装部品等により有利に使用できる。

(B) 及び (C) の合計100重量部に対するものである。

\*1:重量部は(A)、

表1

			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	比較例1	比較例2
	A1		09	09	09	09	09	09	09	09
!世	B1		30	30	30	30	30	30	30	30
	C1-1		9	2	3			2	10	
	C1-2	-					2			
	C1-4					3				
*	C2-1		4	2	7	7	2	8		10
アイゾット	アイゾッド衝撃強度保持率[%]	<b>果特率[%]</b>	87	80	74	9/	82	89	69	09
成形品外観		360kg/h	2	9	2	5	9	2	2	വ
		540kg/h	2	2	2	2	9	2	3	1
		720kg/h	3	3	3	5	4	3	,	1
	6	900kg/h	2	1	1	3	7	1	1	1
異物(黒点	[.	1mm以上	0	0	0	0	0	0	0	5
	0.5	0.5∼1.0mm	1	1	0	0	0	1	8	26
	0.1	0.1~0.5mm	18	16	23	10	56	27	37	65
	0.1	0.1mm未満	39	38	35	21	45	44	52	166
	Ų	合計点数	26.9	24.8	26.5	12.1	30.5	36.4	82.2	261.6

表2

122.8 38 23 48 10 43 ~ က വ വ ω 実施例9 |実施例10|実施例11|実施例12| 比較例3 36 62 22 37 8 က ß 27.6 38 23 36 7 S വ က က വ വ 4 0 23.3 16 23 36 88 က Ŋ 4 0 20.5 38 7 35 വ 87 က က ß lD. က 0 4 13.3 36 8 23 က œ 5 ល က က 0 = 0 実施例8 38 88 10 က œ വവ 4 က 0 0 実施例7 19.7 38 12 73 က œ വവ 4 က 0 0.1~0.5mm 0.1mm未谢 アイゾッド衝撃強度保持率[%] 0.5~1.0mm 合計点数 900kg/h 360kg/h 540kg/h 720kg/h 1mm以上 C1-6 C2-2 C2-3 C1-5 C1-4 C1-3 B 4 成形品外観 異物(黒点) 組成(重量部)

(B) 及び (C) の合計100重量部に対するものである。 : **重量**部(は (A) 、 --\*

表3

			実施例12	実施例13	実施例14
	A1		53	53	53
組成(重量部)	B1		36	36	36
以	C1-	-3			3
重	C1-	-5	3	3	3
部	C2-	-2	8	8	5
*1	D-1		1	5	
	D-2	2			3
アイゾッド	衝擊站	館度保持率[%]	92	93	98
成形品外	観	360kg/h	5	5	5
	·	540kg/h	5	5	5
	,	720kg/h	5	5	5
		900kg/h	5	5	5
異物(黒点)		1mm以上	0	0	0
		0.5~1.0mm	0	0	0
		0.1~0.5mm	8	5	9
		0.1mm未満	19	12	35
		合計点数	9.9	6.2	12.5

\*1:重量部は(A)、(B)及び(C)の合計100重量部 に対するものである。

#### 請求の範囲

- 1. (A) ポリアミド50~90重量部、
  - (B) ポリフェニレンエーテル50~10重量部、及び
- 5 (C) 芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個と、共 役ジエン化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個を含むブロック共重 合体及び/又はその水素添加されたブロック共重合体1~35重量部、ここで該 重量部は該(A)と該(B)の合計100重量部に対するものである、 を含む熱可塑性樹脂組成物において、
- 10 該(C)成分が(C1)数平均分子量120,000未満のブロック共重合体と、(C2)数平均分子量120,000以上のブロック共重合体との混合物である、熱可塑性樹脂組成物。
- 2. (C) 成分が芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも 1個と、共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個を含むブ 15 ロック共重合体を水素添加することにより得られ得る、請求項1記載の熱可塑性 樹脂組成物。
  - 3. (C) 成分が芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも 2個と、共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロック少なくとも1個を含むブロック共重合体及び、またはその水素添加されたブロック共重合体である請求項 1又は2に記載の熱可塑性樹脂組成物。
  - 4. (C1) 成分と(C2) 成分の重量比が、(C1) / (C2) = 95/5 ~5/95の範囲内である請求項1~3のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物。
- 5. (C1)成分の芳香族ビニル化合物を主体とする一つの重合体ブロックの 数平均分子量が20,000以上である請求項1~4のいずれかに記載の熱可塑 25 性樹脂組成物。
  - 6. (C1) 成分が芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを55重量%以上90重量%未満の量で含有するブロック共重合体である請求項1~5のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物。
    - 7. (C1)成分が芳香族ビニル化合物を主体とする重合体プロックを55重

量%以上90重量%未満の量で含有するブロック共重合体と、芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを20重量%以上55重量%未満の量で含有するブロック共重合体との混合物である請求項1~4のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物。

- 5 8. (C1) 成分中の芳香族ビニル化合物を主体とする重合体ブロックを55 重量%以上90重量%未満の量で含有するブロック共重合体と、芳香族ビニル化 合物を主体とする重合体ブロックを20重量%以上55重量%未満の量で含有す るブロック共重合体の重量比が5/95~95/5の範囲内である請求項7記載 の熱可塑性樹脂組成物。
- 10 9. (D) 成分として界面活性剤を、(A) ~ (C) 成分の合計 100重量部 に対して10重量部未満の量でさらに含む請求項1~8のいずれかに記載の熱可 塑性樹脂組成物。
  - 10. (D)成分の界面活性剤が、アルキルスルホン酸金属塩である請求項9記載の熱可塑性樹脂組成物。
- 15 11. 請求項1~10のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物からなる射出成形体。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/04913

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C08L77/00, C08L71/12, C08K5/42, C08J5/00						
Int.	INC. C. COOM, 1, CO, COOM, 1, 12, COOM, 12, COOOM, CO					
Assembles to International Petent Classification (IDC) or to both national classification and IDC						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	S SEARCHED	he election number				
	ocumentation searched (classification system followed C1 C08L77/00-77/12, C08L71/10					
22.01	01 0002///01 ///12, 0002/2/2/					
	ion searched other than minimum documentation to the					
	lyo Shinan Koho 1926–1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho				
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sear	ch terms used)			
	•					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X	JP 8-217972 A (Asahi Chemica		1-8,11			
A	27 August, 1996 (27.08.96),	i industry co., bed.,,	9-10			
	Claims; Par. Nos. [0031] to [0059]					
	(Family: none)					
Х	JP 64-79258 A (Asahi Chemica	l Industry Co., Ltd.),	1-4,11			
A	24 March, 1989 (24.03.89),		5-10			
	Claims; examples & WO 88/10285 A1					
	JP 7-179747 A (GE Plastics Japan Ltd.), 18 July, 1995 (18.07.95),					
A	Claims					
	(Family: none)					
			•			
		•				
			·			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
* Special categories of cited documents:  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to						
conside	red to be of particular relevance	understand the principle or theory und	erlying the invention			
"E" earlier document but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot date considered novel or cannot be considered to involve an inventive of the property which was the decreased to involve an inventive of the property which is the public of the property which is the public of the property which is the public of						
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention canno						
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such						
means combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family						
than the priority date claimed						
Date of the actual completion of the international search 20 August, 2002 (20.08.02)  Date of mailing of the international search report 03 September, 2002 (03.09.02)						
20 August, 2002 (20.00.02) 03 September, 2002 (03.09.02)						
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer				
	nese Patent Office	Manufacture Children				
Facsimile N	0	Telephone No.				

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/04913

ategory*	Citation of document, with indication, where appro	opriate, of the releva	ant passages	Relevant to claim No
A	JP 6-157895 A (Asahi Chemical 07 June, 1994 (07.06.94), Claims; examples (Family: none)	Industry Co	o., Ltd.),	1-11
	•		9	
		·		
	•			
	•			
			-	
İ	•			
			. ,	•
	·			
.	,			
	•		ļ	
[				•

#### 国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C08L77/00, C08L71/12, C08K5/42, C08J5/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. C1' C08L77/00-77/12, C08L71/10-71/12, C08L53/02 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 1926-1996年 日本国実用新案公報 1971-2002年 日本国公開実用新案公報 1994-2002年 日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1996-2002年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 請求の範囲の番号 カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP 8-217972 A (旭化成工業株式会社) 1996.0 1-8, 11 X 9-10 8. 27, 特許請求の範囲、【0031】~【0059】段落 Α (ファミリーなし) JP 64-79258 A (旭化成工業株式会社) 1989.0 -1-4.11X 3.24,特許請求の範囲、実施例 5-10 & EP 321580 A1 Α & WO 88/10285 A1 パテントファミリーに関する別紙を参照。 X C欄の続きにも文献が列挙されている。 の日の後に公表された文献 \* 引用文献のカテゴリー 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 もの の理解のために引用するもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P) 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 03.09.02 20.08.02 3041 特許庁審査官(権限のある職員) 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 小出 直也 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 34.55 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP02/04913

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 7-179747 A (日本ジーイープラスチックス株式会社) 1995.07.18,特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-11
A	JP 6-157895 A (旭化成工業株式会社) 1994.0 6.07,特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-11
J		
	·	
		- '